



申請編號： _____

收集個人資料聲明

由經科局填寫

- (1) 在本申請表內所提供的個人資料將用作執行《科技企業認證計劃》的相關工作，並由經濟及科技發展局(下稱“本局”)依第 8/2005 號法律《個人資料保護法》處理有關資料。
- (2) 基於履行法定義務，個人資料亦有可能轉交警察當局、司法機關及其他有權限實體。
- (3) 若使用線上申請系統提交資料，個人資料在網絡上的流通可能存在被未經許可的第三人知悉和使用的風險。
- (4) 資料當事人有權以書面方式依法向本局申請查閱、更正或更新存於本局的個人資料。

填寫示範

如有任何疑問，可於辦公時間致電 8597 2332 查詢。

第 (1) 部份 – 申請企業資料

1.1 企業資料

名稱：**澳門 ABC 科創有限公司**

請按商業登記證明上載有之商業名稱填寫

納稅人編號：**01234567**

商業登記編號：**12345**

1.2 辦公場所地址

澳門南灣羅保博士街 1-3 號國際銀行大廈 13 樓

在本澳用於從事科創業務的辦公場所

請按財政局營業稅申報表 M/1 格式上載有之納稅人編號填寫

請按商業登記證明上載有之登記編號填寫，僅需填寫數字，如編號為 SO 12345，則填寫 12345。本計劃僅供法人商業企業主申請。

辦公場所使用證明文件 (按實際情況提交):

- 物業登記書面報告 (查屋紙)
- 不動產租賃合同 (租約)
- 經所有業權人簽署的不動產借用聲明
- 其他： _____

如辦公場所屬自置物業，可提供查屋紙；如屬租用，提供租約副本；如屬借用，提供業主簽署的借用聲明。

1.3 企業規模

全職僱員人數：**5**

包括全職在澳工作的本地僱員及外地僱員數量

僱員人數證明文件：

- 社會保障基金僱主供款證明書
- 行政管理機關成員及全職僱員名單
- 其他： _____

1.4 聯絡人資料

負責本次申請事宜的聯絡人資料

姓名：**陳大文**

職務：**研發部經理**

本澳流動電話：**61234567**

電郵：**ABC@dsedt.com**

1.5 通訊地址

用作收取本計劃通知之通訊地址

- 與第 1.2 項“辦公場所地址”相同
- 其他： _____

第(2)部份 – 申請企業營運資料

2.1 主營科技領域行業(可多選)

- 集成電路 資訊及通訊科技 互聯網服務 金融科技
- 中醫藥 生物醫藥 食品科學 新材料
- 新能源及節能技術 環境工程 航空航天 海洋工程
- 人工智能 其他： _____

2.2 科創業務說明

填寫附表一 - 申請企業及橫琴關聯企業 (倘有) 的科創業務說明*

**關聯企業是指由申請企業直接持有超過 50%出資的從事相同或相近業務的外地企業 (例：子公司); 或直接持有申請企業超過 50%出資且從事相同或相近業務的外地企業 (例：母公司)。如屬申請企業間接持有出資及間接控制申請企業出資的情況，由評審委員會具體評定。*

2.3 以上述科創業務為主要業務滿一年的證明文件

- 申請企業主營科創業務的證明文件 (如產品或服務資料、業務發票/收據、商業合同、研發活動資料等)
- 橫琴關聯企業主營科創業務的證明文件 (如適用)
- 上年度所得補充稅 A 組或 B 組 M/1 格式收益申報書
- 其他： _____

可多選，例子：申請者同時選取潛力型及重點科技企業，倘滿足重點科技企業要求時，將獲授予重點科技企業認證；倘未能滿足重點科技企業要求，但能滿足潛力型科技企業要求，將獲授予潛力型科技企業認證。

第(3)部份 – 申請認證級別(可多選)

- 潛力型科技企業 請填寫第(4),(5),(6),(7),(10)部份及提交相應資料，並於第(11)部份簽署及聲明
- 成長型科技企業 請填寫第(8),(10)部份及提交相應資料，並於第(11)部份簽署及聲明
- 重點科技企業 請填寫第(4),(5),(6),(7),(9),(10)部份及提交相應資料，並於第(11)部份簽署及聲明

第(4)部份 – 知識產權(如適用)

4.1 由申請企業、關聯企業及企業相關人員擁有或發明，且申請企業已獲使用許可的知識產權

- 填寫附表二 - 知識產權列表

第(5)部份 – 企業人員情況(如適用)

5.1 申請企業擁有與主營業務相關的碩士或博士學歷的行政管理機關成員及全職僱員

申請企業碩士人數： 1 申請企業博士人數： 1

- 填寫附表三 - 申請企業擁有與主營業務相關的碩士或博士學歷的行政管理機關成員及全職僱員列表

5.2 申請企業研發人員 在澳工作的全職研發人員

申請企業研發人員數量： 2

- 填寫附表四 - 申請企業研發人員列表

5.3 橫琴關聯企業擁有與主營業務相關的碩士或博士學歷的全職僱員

橫琴關聯企業碩士人數： 2 橫琴關聯企業博士人數：

- 填寫附表五 - 橫琴關聯企業擁有與主營業務相關的碩士或博士學歷的全職僱員列表

5.4 橫琴關聯企業研發人員 在橫琴工作的全職研發人員

橫琴關聯企業研發人員數量： 2

- 填寫附表六 - 橫琴關聯企業研發人員列表

申請編號： _____

第(6)部份 – 產學研合作及創新科技類獎勵(如適用)**6.1 申請企業與本地或外地高校及科研機構的產學研合作情況**

運作中的聯合實驗室數量： 1

 聯合實驗室立項文件

近三年啟動的產學研合作項目數量： _____

 產學研合作項目立項文件

進入臨床試驗的項目數量： _____

 臨床試驗許可文件

近三年獲批的研發資助項目數量(如科技基金項目): 3

 研發資助獲批文件及中期/結題報告(如適用)**6.2 申請企業獲得的創新科技類獎勵**

如各級別創新創業大賽

 創新科技類獎勵證明文件(如：賽事獎項)**6.3 橫琴關聯企業與本地或外地高校及科研機構的產學研合作情況**

運作中的聯合實驗室數量：

 聯合實驗室立項文件

近三年啟動的產學研合作項目數量： 1

 產學研合作項目立項文件

進入臨床試驗的項目數量：

 臨床試驗許可文件

近三年獲批的研發資助項目數量：

 研發資助獲批文件及中期/結題報告(如適用)**6.4 橫琴關聯企業獲得的創新科技類獎勵**

如各級別創新創業大賽

 創新科技類獎勵證明文件(如：賽事獎項)**第(7)部份 – 關聯企業資料(如適用)****7.1 橫琴關聯企業資料** 填寫附表七 – 橫琴關聯企業資料**7.2 外地關聯企業獲認證資料(除橫琴關聯企業外)** 填寫附表八 – 外地關聯企業獲認證情況(除橫琴關聯企業外)**第(8)部份 – 申請成長型科技企業**

如確認信函

8.1 申請成長型科技企業補充文件 獲得享受第 1/2021 號法律《從事科技創新業務企業的稅務優惠制度》所訂定稅務優惠的許可相關證明**第(9)部份 – 申請重點科技企業****9.1 申請重點科技企業補充文件** 經執業會計師或會計師事務所審計的帳目 – 申請企業 經執業會計師或會計師事務所審計的帳目 – 橫琴關聯企業(如適用) 研發管理機制文件

申請編號：_____

第(10)部份 – 其他相關資料(如適用)**10.1 其他有助審批申請的文件**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

第(11)部份 – 簽署及聲明**11.1 簽署及聲明**

本企業及/或簽署人聲明如下：

1. 填寫至本申請表內的資料及附同提交的資料全部屬實；
2. 已清楚知悉及明確同意《科技企業認證計劃》章程之所有條款及內容；
3. 按照《科技企業認證計劃》章程規定，為核實有關資料，明確同意經濟及科技發展局向澳門特別行政區政府法務局及財政局取得和處理所需企業資料；
4. 已清楚知悉及明確同意《收集個人資料聲明》；
5. 本人 同意 / 不同意 接收由經濟及科技發展局、工商業發展基金及其他活動舉辦團體提供的關於創業及營商方面的資訊。

請附上簽署人身份證明文件副本

簽署及蓋章（須按身份證明文件樣式簽署並提交簽署人身份證明文件副本；倘欄位不足，可另以附件提交，有關附件視為本申請表的一部分）：

- (1) 姓名： 陳大文 簽署： Chan Tai Man 日期： 2023/X/X
- (2) 姓名： _____ 簽署： _____ 日期： _____
- (3) 姓名： _____ 簽署： _____ 日期： _____

請將填妥後的表格，連同附同文件送交澳門南灣羅保博士街一至三號國際銀行大廈十三樓經濟及科技發展局科技廳。
 電話：(853) 8597 2332 電郵：pcet@dsedt.gov.mo 網址：https://www.dsedt.gov.mo/pcet
 (經濟及科技發展局保留對上述內容的更正及解釋權利。)



附表一 - 申請企業及橫琴關聯企業 (倘有) 的科創業務說明

<p>產品/服務名稱</p>	<p>集成電路 IP 設計</p> <p>請填寫百分比，如 80%</p>		
<p>佔申請企業業務百分比</p>	<p>10%</p>	<p>佔橫琴關聯企業業務百分比(如適用)</p>	<p>60%</p>
<p>產品/服務說明</p>	<p>半導體 IP 研究和銷售，為集成電路製造和設計廠商提供建模、建庫服務；集成電路芯片設計及服務。</p> <p>簡述相關產品或服務內容</p> <p>如無橫琴關聯企業或橫琴關聯企業無相關業務，此欄位可留空</p>		
<p>產品/服務名稱</p>	<p>半導體封裝設備的研發及製造</p>		
<p>佔申請企業業務百分比</p>	<p>70%</p>	<p>佔橫琴關聯企業業務百分比(如適用)</p>	
<p>產品/服務說明</p>	<p>研發及提供芯片封裝過程中所需的各類機器和設備，包括焊綫機、注塑機、切割和打磨設備等。這些設備用於將裸露的芯片封裝成可以提供物理保護並能與外部電路連接的形式。</p>		



申請

申請企業自身、關聯企業自身、申請企業（或其橫琴關聯企業）相關人員所擁有/發明、與業務相關、在有效期內且申請企業具備使用許可的知識產權。

附表二 - 知識產權列表

知識產權名稱/標題	ESD 保護電路	
類別	<input checked="" type="checkbox"/> 發明專利 <input type="checkbox"/> 設計及新型 / 外觀設計專利 <input type="checkbox"/> 實用專利 / 實用新型專利 <input type="checkbox"/> 其他：	
專利號/授權公告號	CN123456789A	
專利申請的國家/地區	<input type="checkbox"/> 澳門 <input checked="" type="checkbox"/> 內地 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 歐洲 <input type="checkbox"/> 其他：	
獲得方式	專利權人為申請企業	
簡介與主營科創業務的關係(如有需要)	<p>該專利能够在基本不增加芯片面積的基礎上有效提高芯片的 ESD 性能。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>如知識產權名稱或標題未能明顯地顯示相關知識產權與企業主營科創業務存在關係，則需填寫本項內容。</p> </div>	
提交文件	<input checked="" type="checkbox"/> 專利文件 <input type="checkbox"/> 使用許可文件（如申請企業非專利權人）	
知識產權名稱/標題		
類別	<input type="checkbox"/> 發明專利 <input type="checkbox"/> 設計及新型 <input type="checkbox"/> 實用專利 / 實用新型專利 <input type="checkbox"/> 其他：	
專利號/授權公告號		
專利申請的國家/地區	<input type="checkbox"/> 澳門 <input type="checkbox"/> 內地 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 歐洲 <input type="checkbox"/> 其他：	
獲得方式		
簡介與主營科創業務的關係(如有需要)		
提交文件	<input type="checkbox"/> 專利文件 <input type="checkbox"/> 使用許可文件（如申請企業非專利權人）	

例子：

- 專利權人為申請企業；
- 專利權人為申請企業的行政管理機關成員，且申請企業已獲使用許可；
- 專利權人為申請企業的全職僱員，且申請企業已獲使用許可；
- 發明人為企業行政管理機關成員（或全職僱員），且申請企業已獲使用許可；
- 專利權人為申請企業的外地關聯企業（橫琴以外的關聯企業），且申請企業已獲使用許可；
- 專利權人為申請企業的橫琴關聯企業，且申請企業已獲使用許可；
- 專利權人為橫琴關聯企業的全職僱員，且申請企業已獲使用許可；
- 發明人為橫琴關聯企業的全職僱員，且申請企業已獲使用許可。



附表三 - 申請企業擁有與主營業務相關的碩士或博士學歷的行政管理機關成員及全職僱員列表

姓名	陳大文
職稱	行政管理機關成員，總經理
與主營科創業務相關的最高學歷	<input type="checkbox"/> 碩士 <input checked="" type="checkbox"/> 博士
學歷與主營業務關係說明(如有需要)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 45%;"> <p>如相關學歷證明未能明顯地顯示出與企業主營科創業務存在關係，則需填寫本項內容。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 45%; margin-left: 10px;"> <p>請注意：提供有關學歷資料文件時，須按照《個人資料保護法》獲得相關人士明確同意及書面許可。聲明書範本可於《科技企業認證計劃》專頁下載。</p> </div>
提供文件	<input checked="" type="checkbox"/> 學歷證明 (需顯示專業名稱) <input checked="" type="checkbox"/> 個人資料收集聲明 (可於計劃專頁中的 “下載區” 下載)

姓名	何小明
職稱	研發部高級工程師
與主營科創業務相關的最高學歷	<input checked="" type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士
學歷與主營業務關係說明(如有需要)	
提供文件	<input checked="" type="checkbox"/> 學歷證明 (需顯示專業名稱) <input checked="" type="checkbox"/> 個人資料收集聲明 (可於計劃專頁中的 “下載區” 下載)

姓名	
職稱	
與主營科創業務相關的最高學歷	<input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士
學歷與主營業務關係說明(如有需要)	
提供文件	<input type="checkbox"/> 學歷證明 (需顯示專業名稱) <input type="checkbox"/> 個人資料收集聲明 (可於計劃專頁中的 “下載區” 下載)



附表四 - 申請企業研發人員列表

姓名	陳大文
職稱	行政管理機關成員，總經理
研發工作內容	負責模塊前端設計工作，包括 IP 集成，模塊設計，子系統模擬仿真。
過去在申請企業中參與的研發項目	XXX 系列處理器 IP

姓名	何小明
職稱	研發部高級工程師
研發工作內容	IP 集成設計工程師，負責新 IP 的定義、仿真、設計。
過去在申請企業中參與的研發項目	XXX 系列處理器 IP

姓名	
職稱	
研發工作內容	
過去在申請企業中參與的研發項目	

在澳門工作的全職研發人員



附表五 - 橫琴關聯企業擁有與主營業務相關的碩士或博士學歷的全職僱員列表

姓名	李雷
職稱	模擬電路設計工程師
與主營科創業務相關的最高學歷	<input checked="" type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士
學歷與主營業務關係說明(如有需要)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 60%;"> <p>如相關學歷證明未能明顯地顯示出與企業主營科創業務存在關係，則需填寫本項內容。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 35%; margin-left: 20px;"> <p>請注意：提供有關學歷資料文件時，須按照《個人資料保護法》獲得相關人士明確同意及書面許可。聲明書範本可於《科技企業認證計劃》專頁下載。</p> </div>
提供文件	<input checked="" type="checkbox"/> 學歷證明 (需顯示專業名稱) <input checked="" type="checkbox"/> 個人資料收集聲明 (可於計劃專頁中的 “下載區” 下載)

姓名	韓梅梅
職稱	模擬電路設計工程師
與主營科創業務相關的最高學歷	<input checked="" type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士
學歷與主營業務關係說明(如有需要)	
提供文件	<input checked="" type="checkbox"/> 學歷證明 (需顯示專業名稱) <input checked="" type="checkbox"/> 個人資料收集聲明 (可於計劃專頁中的 “下載區” 下載)

姓名	
職稱	
與主營科創業務相關的最高學歷	<input type="checkbox"/> 碩士 <input type="checkbox"/> 博士
學歷與主營業務關係說明(如有需要)	
提供文件	<input type="checkbox"/> 學歷證明 (需顯示專業名稱) <input type="checkbox"/> 個人資料收集聲明 (可於計劃專頁中的 “下載區” 下載)



附表六 - 橫琴關聯企業研發人員列表

姓名	李雷
職稱	模擬電路設計工程師
研發工作內容	負責模塊前端設計工作，包括 IP 集成，模塊設計，子系統模擬仿真。
過去在橫琴關聯企業中參與的研發項目	XXX 系列處理器 IP

在橫琴工作的全職研發人員

姓名	韓梅梅
職稱	模擬電路設計工程師
研發工作內容	負責模塊前端設計工作，包括 IP 集成，模塊設計，子系統模擬仿真。
過去在橫琴關聯企業中參與的研發項目	XXX 系列處理器 IP

姓名	
職稱	
研發工作內容	
過去在橫琴關聯企業中參與的研發項目	



附表七 - 橫琴關聯企業資料

橫琴關聯企業名稱	橫琴 ABC 科創有限公司	
場所地址	珠海市橫琴德政街 xx 號	
申請企業與關聯企業的關係(控股情況說明)	橫琴 ABC 科創有限公司為澳門 ABC 科創有限公司的全資附屬子公司。	
全職僱員人數	20	
關聯企業獲得的官方科技類認證及官方獎勵補貼	科技型中小企業 如內地高新技術企業認定、科技型中小企業認定等	
提交文件	<input checked="" type="checkbox"/> 申請企業與關聯企業關係的證明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 獲官方科技類認證及官方獎勵補貼證明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 僱員人數證明文件 (如：社會保險參保證明) <input checked="" type="checkbox"/> 全職僱員名單 如澳門商業登記證明或國家企業信用信息公示系統生成的企業信用信息公示報告 如高新技術企業證書、科技型中小企業證書、專精特新中小企業證書等	

橫琴關聯企業名稱		
場所地址		
申請企業與關聯企業的關係(控股情況說明)		
全職僱員人數		
關聯企業獲得的官方科技類認證及官方獎勵補貼		
提交文件	<input type="checkbox"/> 申請企業與關聯企業關係的證明文件 <input type="checkbox"/> 獲官方科技類認證及官方獎勵補貼證明文件 <input type="checkbox"/> 僱員人數證明文件 (如：社會保險參保證明) <input type="checkbox"/> 全職僱員名單	



附表八 - 外地關聯企業獲認證情況 (除橫琴關聯企業外)

外地關聯企業名稱	珠海 ABC 科創有限公司	
場所地址	珠海市香洲區 XX 號	
申請企業與關聯企業的 關係(控股情況說明)	珠海 ABC 科創有限公司為澳門 ABC 科創有限公司的全資附屬子公司。	
關聯企業主營業務說明	半導體 IP 研究和銷售，為集成電路製造和設計廠商提供建模、建庫服務； 集成電路芯片設計及服務。	
關聯企業獲得的官方科 技類認證	內地高新技術企業，科技型中小企業	如內地高新技術企業認定、科技型中小企業 認定等
提交文件	<input checked="" type="checkbox"/> 申請企業與關聯企業關係的證明文件 <input checked="" type="checkbox"/> 獲官方科技類認證證明文件	如澳門商業登記證明或國家企業信用信息 公示系統生成的企業信用信息公示報告

外地關聯企業名稱	如高新技術企業證書、科技型中小企業證 書、專精特新中小企業證書等	
場所地址		
申請企業與關聯企業的 關係(控股情況說明)		
關聯企業主營業務說明		
關聯企業獲得的官方科 技類認證		
提交文件	<input type="checkbox"/> 申請企業與關聯企業關係的證明文件 <input type="checkbox"/> 獲官方科技類認證證明文件	